

Build-Up PCB Report 2014

<上巻>



PCB Report 2015

<下巻>



【調査企画書】≡【一括購入のご案内】

株式会社ジャパンマーケティングサーベイ

〒103-0004 東京都中央区東日本橋3-10-14

TEL: 03-5641-2871 Web: http://www.jms21.co.jp/

【調査概要】Build-Up PCB Report 2014(上巻*)

- ◆第1章: 世界プリント配線板市場規模の推移及び予測(2011年~2018年)
 - …… 層数別/応用分野別
 - ……数量/金額
- ◆第2章: 世界プリント配線板市場に於ける主要企業の占有率(2013年)
- ◆第3章: 世界ビルドアップ基板市場規模の推移及び予測(2011年~2018年)
 - …… 層数別/応用分野別
 - ……数量/金額
- ◆第4章: 世界ビルドアップ基板市場に於ける上位20社の占有率(2013年)
- ◆第5章: プリント配線板の応用分野
 - ▼サーバ▼車載機器▼モバイル機器
- ◆第6章:企業事例(大手10社)

AT & S (Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft)、日本シイエムケイ株式会社、Compeq Manufacturing Co. Ltd.、Daeduck Group、株式会社デンソー、イビデン株式会社、株式会社メイコー、Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd.、新光電気工業株式会社、TTM Technologies, Inc.

*本企画書では、Build-Up PCB Report 2014を上巻と呼称し、PCB Report 2015を下巻と呼称します。

【調査概要】PCB Report 2015(下巻*)

- ◆第1章: 世界プリント配線板市場規模の推移及び予測(2012年~2019年) ……… 層数別/応用分野別
- ◆第2章: 世界プリント配線板市場に於ける主要企業の占有率(2014年※)
- ◆第3章: 世界プリント配線板材料の市場動向
 - ▼銅張積層板(リジッド) + ビルドアップ基板用層間絶縁材料(フィルムタイプ/RCC等)
 - ▼電解銅箔 ▼ドライフィルムレジスト(パターン形成用)
 - ▼感光性ソルダーレジスト + UV・熱硬化ソルダーレジスト
 - …… 各社の市場占有率(2014年*)
 - …… 市場規模の推移及び予測(2012年~2019年)
- ◆第4章:世界プリント配線板製造装置の市場動向
 - ▼ダイレクトイメージング装置 ▼全自動露光装置 ▼レーザ穴開け装置 ▼ドリル穴開け装置
 - ▼ベアボードテスタ ▼AOI
 - …… 各社の市場占有率(2014年*)
 - …… 市場規模の推移及び予測(2012年~2019年)
- ◆第5章: プリント配線板の応用分野
- ◆第6章:企業事例(大手15社~25社)
 - ※一部に予測値が含まれる場合もございます。
 - *本企画書では、Build-Up PCB Report 2014を上巻と呼称し、PCB Report 2015を下巻と呼称します。

【調査内容】

<層数>

- 一般基板(片面/両面/4層-10層/12層-20層/22層以上)
- ・ビルドアップ基板(ベース基板型/全層IVH型/一括積層型)
 - ··· ベース基板型 [1+N+1, 2+N+2, 3+N+3, 4段積み以上]
 - ··· 全層IVH型 [4層、6層、8層、10層、12層以上]
 - ··· 一括積層型 [10層以下、12層~20層、22層~30層、32層以上]
- ・その他(金属基板/フッ素樹脂等を使用した高周波基板/その他)
- •ICパッケージ基板
- •FPC & Rigid-Flex基板

<応用分野>

- ・コンピュータ向けプリント配線板 --- PC、タブレットPC、大型機種
- ・通信機器向けプリント配線板(大型装置)
- ・通信機器向けプリント配線板(小型端末)--- 主に携帯電話。
- ・民生機器向けプリント配線板 --- コンピュータ及び携帯電話等を除く。
- ・車載機器向けプリント配線板
- ・産業・医療・事務機器向けプリント配線板
- ・航空/宇宙及び防衛(軍需)産業向けプリント配線板
- ・ICパッケージ基板

【発刊時期/体裁/価格】

Build-Up PCB Report 2014

発刊日: 平成27年2月12日

体裁: A4判 [483頁] 並製本(簡易製本)

価格:199,900円 [税別] 215,892円 [税込み] 書籍のみ

価格:219,900円 [税別] 237,492円 [税込み] 書籍 + CD

[PCB Report 2015]

発刊予定日: 平成27年8月末日

体裁: A4判 [150頁以上※1] 並製本(簡易製本)

価格:199,900円 [税別] 215,892円 [税込み] 書籍のみ

価格:219,900円 [税別] 237,492円 [税込み] 書籍 + CD※2

※1: 弊社のPCB関連レポートは、通常、約150頁~300頁です。 ※2: CDのみの単独販売は、行っておりません。

【年間購読のご案内】

- ◆Build-Up PCB Report 2014及びPCB Report 2015を 一括購入(予約購入)される場合、割引価格を適用致 します。
 - ◆Build-Up PCB Report 2014及びPCB Report 2015の 一括購入価格は、税込み388,800円(税別360,000円) となります。
 - ※一括購入の場合、CDは贈呈致します。
 - ※一括購入の場合、可能な範囲に於いて、ご希望の調査内容を報告書に 盛り込ませて頂きます。申込書の連絡事項欄にご希望の内容をご記入 下さいませ。

【申込書】

FAX TO: 03 - 5641 - 0528 (0120-052-8	307)	平成	年	月	日
株式会社 ジャパンマーケティングサーク	ベイ 殿				
申込書籍: 上巻() 下巻() 上下巻(()	<u>亥当括弧内</u>	にくをこ	記入下	さい。
*上巻は、Build-Up PCB Report 2014です。-	▽巻は、PC	CB Report	2015で	す。	
申込企業名:					<u>.</u>
申込責任者:					
同役職:					
連絡担当者:	<u>.</u>				
同所属:					
<u></u>					
所在地:					<u>.</u>
TEL: F	AX:				<u> </u>
E-Mail:	<u>.</u>				
申込金額				円(税)	<u>込み)</u>
【守秘義務契約書】CD版をご購入(ご希望)(の場合、下	記空欄に	お会社名	3及び <u>お</u>	申込
<u>責任者様のお名前</u> をご記入下さいませ。					
	は.	、上記調査	資料の「	内容を第	三者
 に対し意図的に漏洩致しません。			印		

【連絡事項】